

한화

메탈로센 선형저밀도 폴리에틸렌

V1408DC

라미네이션, 일반 포장필름 제품

용융지수 0.8
밀도 0.914

한화 mLLDPE V1408DC 의 주용도는 라미네이션 및 일반 포장 필름이며 기계적 물성, 저온실링 성 및 투명성이 우수한 제품입니다.

한화 mLLDPE V1408DC 는 미국 FDA 의 21 CFR 177.1520 (c) 3.1.a. 규정에 적합한 제품입니다.

■ 제품 특징

기계적 물성
저온실링성
투명성

■ 적정 가공 조건

가공 온도 : 150 ~ 190℃
팽창비 : 2 ~ 3
두께 : 30 ~ 100 μm

■ 첨가제

산화방지제, 가공조제, 슬립제 1200ppm, 블로킹방지제

■ 제품 물성

수지 물성	단위	시험 방법	대표값
용융지수	g/10 분	ASTM D1238	0.8
밀도	g/cc	ASTM D1505	0.914
Vicat 연화점	℃	ASTM D1525	95
용융점	℃	ASTM D2117	120
인장강도(파단점)	kg/cm ²	ASTM D638	450
연신율(파단점)	%	ASTM D638	710
필름 물성	단위	시험방법	대표값
두께	mm	HCC 방법	0.05
인장강도(파단점), 세로/가로	kg/cm ²	ASTM D882	500/430
Elmendorf 인열강도, 세로/가로	kg/cm	ASTM D1004	550/760
연신율(파단점), 세로/가로	%	ASTM D882	550/580
낙하충격강도	g	ASTM D1709	>1500
흐림도	%	ASTM D1009	10
45° 광택도	%	ASTM D2457	45

* 필름 압출기 사양 및 가공 조건:

40mmφ LLD/LD 겸용 스크류, 75mmφ 다이, 1.5mm 다이갭, 듀얼립 에어링
가공온도(호퍼부~다이부) 170 ~ 190℃, 팽창비 2

1. 상기의 제품 특성치는 안내 자료일 뿐 제품의 규격이 아닙니다.
2. 상기 특성치는 기기특성이나 가공 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

